

Technische Daten

	DS SMD, DB SMD, HDB SMD
Kontaktmaterial: Körper	CuSn-Legierung
Kontaktoberfläche:	Steckbereich: gold flash Lötbereich: min. 2,5 µm Sn
Gehäuserahmen:	Stahl, verzinkt
Isolierkörpermaterial:	Hochtemperatur, Kunststoff
Kriechstromfestigkeit:	
Kriechstrecke:	
Isolationswiderstand:	
Nennstrom:	2,5 A max.
Nennspannung:	250 V AC
Prüfspannung:	500 V
Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Steckzyklen:	mind. 500
Steck-/ Ziehkräfte, Typ:	
Anmerkungen:	gestanzte Kontakte